



连接器 > PCB 连接器 > 背板连接器 > 背板引导硬件



背板引导硬件类型: 导针模块

产品特性

产品类型特性

背板引导硬件类型	导针模块
----------	------

结构特性

PCB 安装方向	垂直
----------	----

主体特性

导轨元件电镀材料表面涂层处理	钝化
导轨元件基材	不锈钢

机械附件

导轨硬件	带有
螺丝/孔螺纹尺寸	M4 x 0.7-6G

尺寸

螺纹长度	6.2 mm[.244 in]
------	-----------------

包装特性

封装数量	1000
封装方法	Package

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 5223957-1
UPM GUIDE MODULE



TE 产品编号 5223979-1
UPM GUIDE MODULE



TE 产品编号 5223957-3
UPM GUIDE MODULE



TE 产品编号 5223979-2
UPM GUIDE MODULE



TE 产品编号 5223973-1
UPM GUIDE MODULE

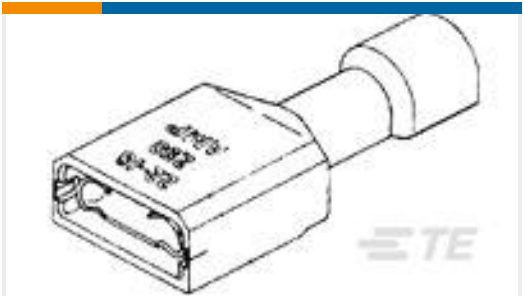


TE 产品编号 5646918-2
UPM GUIDE MODULE

客户还购买了



TE 产品编号1658690-1
HDP-22,RCPT,SIZE 1,15 POSN,CLI



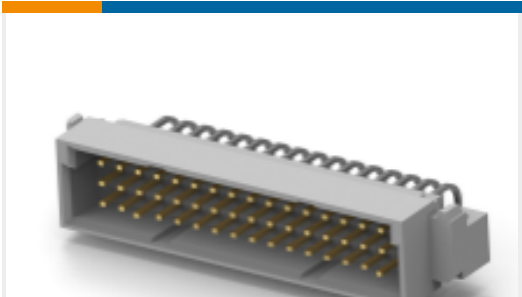
TE 产品编号2-520081-2
ULTRAFAST 110 ASSY REC 22-18
TPBR LP



TE 产品编号2057630-1
CFP Receptacle Conn Assy



TE 产品编号1761987-9
ReceptacleConnAssm38PosTape/Re



TE 产品编号148714-1
ASSY,PIN,EURO,"C/2",L-FREE,



TE 产品编号1-2213767-5
AV19 SPM 5A MOVE RING LED
GREEN 24V



TE 产品编号2213767-3
AV19 SPM 5A MOVE RING LED
WHITE 24V



TE 产品编号2057626-1
CFP External Bracket Assy



TE 产品编号2057930-1
CFP Backer Plate Assy



TE 产品编号T4171110405-002
M12,REAR MOUNTING,FEMALE,B,5P,
0.5M WIRE

文档

产品图纸

UNV PWR MDL, GUIDE PIN LOCT PL

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_223956-1_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_223956-1_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_223956-1_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



[High Speed Backplane Connectors catalog - Z-PACK HM-Zd Connector](#)

英文版本

[High Speed Backplane Connectors catalog - Z-PACK HS3 Connector](#)

英文版本

[POWER_CONNECTORS_CATALOG_SEC01_BOARD_TO_BOARD](#)

英文版本

[2_PIECE_POWER_CONNECTORS_qrg_4-1773458-1](#)

英文版本

产品规格

工程报告

英文版本

产品环境合规性

[MD_223956-1_05152018932_dmtec](#)

英文版本

[MD_223956-1_05152018932_dmtec](#)

英文版本